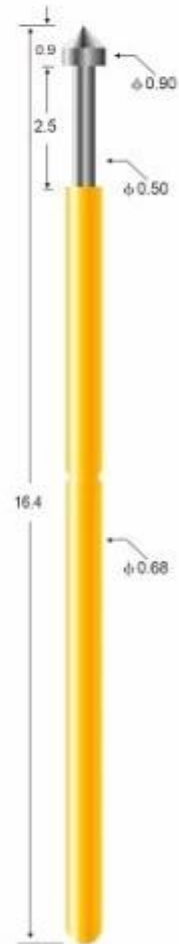
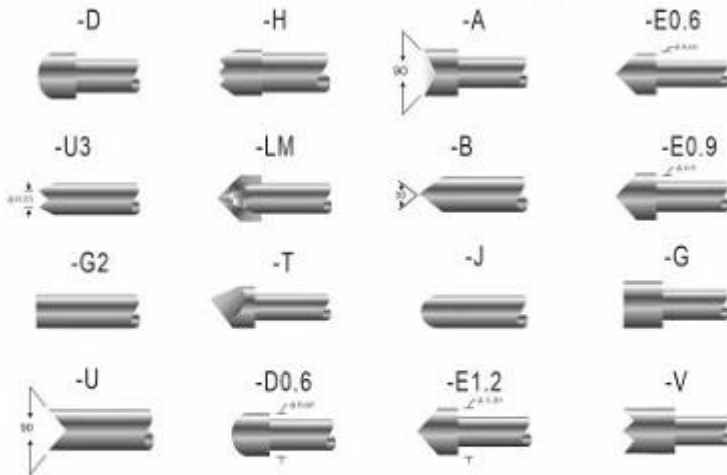


□□ □□

SFENG 1984□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□, □□, □□, □□□ □□□□ □□ □□□□□□. ( □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ ) □□□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□, □□□ □□ □□ □ □ □□ □□□□ □□□□□□. □□□ □□, □□□, □□□, □□, □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□.

□□ □□:



### 技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.27mm(.0500 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	V: 0.90mm(.0354 ") W: 0.95mm(.0374 ")
Full travel 行程	2.5(.0984 ")
Spring force 弹簧压力	100g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	1.5A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications  
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated

SF-P50-E

□□ □□□□:

□□ □□ □□	1.27mm(.0500")
□□ □□ □□	V:0.90mm(.0354") □:0.95mm(.0374")
□□ □□	2.5(.0787")
□□□□	100 □□
□□ □ □□□	□□□: SK4, Rh □□ □□ : □□□, □□□ □: □□, □□□
□□ □□□	1.5A
□□□□	50mΩ
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

**□□□ □□□**

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

**□□ □□**

1. PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□);
2. □□, □□ □□, □□□, □□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□□)
3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
5. □□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;
6. □□□ □ □□□ / □□;
7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

**□□□:**





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、規模、服務、價格、交貨期等因素。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗, 並應建立完善的品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盤點、庫存分析等, 以確保庫存準確、合理。

Q4. 如何進行客戶管理?

A4: 客戶管理應包括客戶開發、客戶維護、客戶服務等, 以建立長期穩定的客戶關係。

Q5. 如何進行市場推廣?

A5: 市場推廣應包括產品展示、廣告宣傳、促銷活動等, 以提高產品知名度和市場佔有率。

Q6. 如何進行人力資源管理?

A6: 人力資源管理應包括招聘、培訓、考核、薪酬等, 以吸引和留住優秀人才。

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM (Original Equipment Manufacturer) 指原始設備製造商, 負責生產客戶提供的設計和規格; ODM (Original Design Manufacturer) 指原始設計製造商, 負責產品設計和生產。

Q8. 如何進行貿易談判?

A8: 貿易談判應包括價格、交貨期、品質、服務等, 應在平等互利的基礎上進行。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等快遞公司。

貿易條款包括 Exwork, FOB, CNF, CIF 等, 應根據具體情況進行選擇。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe













CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司  
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

